

1		2										3					4			
가공 ST												수 정 내 용								
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일				
	ST(기준)											△								
ST(개선)												△								

A
A

MIN 46.4

B
B

8	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00052-135/1 (PH006)
7	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00055-1/1 (MH027)
6	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00054-135/1 (MH026)
5	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00008-15/1 (LH003)
4	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00074-135/1 (KH018)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00798-N/1 (HH035)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00820-135/1 (EH047)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01019-135/1 (DH078)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일 1997. 2. 24. 승인 감도 채도 작성부서 연 구 소 적도 NS 단위 mm 총량 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
.* ±0.1						
.*.* ±0.05						
재질	CONNECTOR 도면 A4					
열처리						
보호피막처리						
				도번 CN00550-7/1 K640-015-000		

1
2
3
4